# 椭偏法表征四面体非晶碳薄膜的化学键结构

# 李晓伟 周 毅 孙丽丽 汪爱英

(中国科学院宁波材料技术与工程研究所宁波市海洋防护材料与工程技术重点实验室,浙江 宁波 315201)

摘要 采用自主研制的双弯曲磁过滤阴极真空电弧(FCVA)技术,在不同衬底负偏压下制备了四面体非晶碳 (ta-C)薄膜。通过分光光度计和椭偏(SE)联用技术精确测量了薄膜厚度,重点采用椭偏法对不同偏压下制备的 ta-C 薄膜 sp<sup>3</sup>C 键和 sp<sup>2</sup>C 键结构进行了拟合表征,并与 X 射线光电子能谱(XPS)和拉曼光谱的实验结果相对比,分析 了非晶碳结构的椭偏拟合新方法可靠性。结果表明,在一100 V 偏压时薄膜厚度最小,为 33.9 nm;随着偏压的增加,薄膜中的 sp<sup>2</sup>C 含量增加,sp<sup>3</sup>C 含量减小,光学带隙下降。对比结果发现,椭偏法作为一种无损、简易、快速的表 征方法,可用于 ta-C 薄膜中 sp<sup>2</sup>C 键和 sp<sup>3</sup>C 键含量的准确测定,且在采用玻璃碳代表纯 sp<sup>2</sup>C 的光学常数及拟合波 长选取 250~1700 nm 时的椭偏拟合条件下,拟合数值最佳。

关键词 薄膜;化学键;椭偏法;磁过滤阴极真空弧;四面体非晶碳

中图分类号 O484.41 文献标识码 A doi: 10.3788/AOS201232.1031005

# Determination of Chemical Bond of Tetrahedral Amorphous Carbon Films by an Ellipsometry Approach

Li Xiaowei Zhou Yi Sun Lili Wang Aiying

(Ningbo Key Laboratory of Marine Protection Materials, Ningbo Institute of Material Technology and Engineering, Chinese Academy of Sciences, Ningbo, Zhejiang 315201, China)

**Abstract** Tetrahedral amorphous carbon (ta-C) films under different substrate negative bias are prepared by a home developed filtered cathodic vacuum arc (FCVA) technology with double bend shape. The film thickness is measured by a combined spectrophotometry and spectroscopic ellipsometry (SE) approach; the chemical bonds including  $sp^2C$  and  $sp^3C$  are gained by the fitted ellipsometry method. Furthermore, the accuracy of ellipsometry results is evaluated by comparing with those of X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and Raman spectra. The results indicate that the minimum thickness of ta-C film of 33.9 nm is obtained when the bias voltage is -100 V; with the increase of bias voltage, the optical gaps and the content of  $sp^3C$  atomic bond decrease, while the  $sp^2C$  content increases correspondingly. By comparison with the results of XPS and Raman spectra, it is found that when the optical constants of  $sp^2C$  model are represented by the glassy carbon and the fitting wavelength ranges are chosen from 250 to 1700 nm, the best fitting result of atomic bonds of ta-C films can be deduced by the ellipsometry method. Therefore, it could be said that the elliposometry method is a quite promising method to characterize the atomic bonds of ta-C films including  $sp^2C$  and  $sp^3C$ , as a new nondestructive, fast, quantitative and easy way.

Key words thin films; chemical bond; ellipsometry approach; filtered cathodic vacuum arc; tetrahedral amorphous carbon

OCIS codes 240.2130; 310.4925; 310.6860

言

1 引

类金刚石非晶碳薄膜由于其高硬度、低摩擦系

数、良好的耐蚀性及生物相容性等优异物理化学性能,在制造业、微机电、生物和航空航天等领域具有

作者简介:李晓伟(1982—),男,博士研究生,主要从事碳膜材料的实验与理论方面的研究。E-mail: lixw@nimte.ac.cn 导师简介:汪爱英(1975—),女,研究员,博士生导师,主要从事碳基功能薄膜材料与等离子体表面改性技术等方面的研究。E-mail: aywang@nimte.ac.cn(通信联系人)

收稿日期: 2012-04-01; 收到修改稿日期: 2012-05-28

**基金项目:**浙江省自然科学基金(Y4100312)、宁波市重大科技专项(2011B1016)和宁波市科技项目(2010D10015, 2010A0203)资助课题。

广阔应用前景<sup>[1~5]</sup>。在类金刚石非晶碳薄膜材料 中,四面体非晶碳(ta-C)薄膜不含氢,薄膜中具有高 的 sp<sup>3</sup>C键态,因此薄膜具有极高的硬度和优异的光 学特性,在光学薄膜材料的应用设计与制造中备受 关注。然而在实际应用中,不同制备方法和参数条 件下的 ta-C 薄膜性能差别较大,这主要是由其微观 碳键态结构 sp<sup>2</sup>-π C 键和 sp<sup>3</sup>-σ C 键态含量比决定 的。其中,sp<sup>2</sup>C键的含量主要决定薄膜的光学特性 和电学性能,而薄膜的力学性能则主要由 sp<sup>3</sup>C 键的 含量所决定。因此,针对不同应用需求,如何精确地 测量 ta-C 薄膜中的 sp<sup>2</sup>C 和 sp<sup>3</sup>C 含量,进而建立起 薄膜内在微结构与表观物化性能之间的作用规律, 已成为实现 ta-C 薄膜性能优化调控的关键。

目前,测量非晶碳膜中的 sp<sup>2</sup>C 和 sp<sup>3</sup>C 含量或 sp<sup>3</sup>/sp<sup>2</sup>比例的方法主要包括拉曼光谱法<sup>[6]</sup>、X射线 光电子能谱(XPS)<sup>[7]</sup>、电子能量损失谱(EELS)<sup>[8]</sup>和 核磁共振(NMR)<sup>[9]</sup>。这些方法在定量和定性表征 方面虽都各自具有优点,但作为精确测量 sp<sup>2</sup>C 和 sp<sup>3</sup>C含量的方法都还存在不足。拉曼光谱法因 π 态能量比 $\sigma$ 态能量低,使得 sp<sup>2</sup>C 的极化散射截面通 常是 sp<sup>3</sup>C 的 50~100 倍,导致薄膜中即便含有较高 的 sp<sup>3</sup>C 键时也不易在光谱中表现出来,因此目前主 要作为一种广泛的无损、定性表征方法在使用。 EELS 虽可准确测量碳膜中的 sp<sup>2</sup>C 和 sp<sup>3</sup>C 的含 量,但测量工艺复杂,不仅需将薄膜从基底上剥落下 来,对薄膜样品具有破坏性,耗时较长,且因 ta-C 薄 膜中应力大,制样非常困难。NMR 法则因对样品 的体积和厚度有一定要求,对薄膜样品制备工艺要 求高。XPS 法虽可作为一种无损、简便的测量方 法,但测得的 C1s 谱峰在后续分峰拟合处理方面复 杂,目前还没有较完善的统一拟合标准,在定量测量 方面精确度不高。

综上所述,基于 sp<sup>2</sup>C 与 sp<sup>3</sup>C 的光学常数在可 见-近红外(VIS-NIR)光谱范围内差别很大,而 ta-C 薄膜主要是由 sp<sup>2</sup>C 和 sp<sup>3</sup>C 组合而成,采用对样品 无破坏性且可精确测量薄膜厚度的椭偏(SE)光学 表征方法<sup>[10,11]</sup>,对薄膜中的 sp<sup>3</sup>C 键和 sp<sup>2</sup>C 键进行 定量分析被认为是可行的。目前,国内外少数学者 在这方面已开展了初步研究<sup>[12~15]</sup>,但对椭偏法测定 sp<sup>2</sup>C 和 sp<sup>3</sup>C 的准确性、拟合中纯 sp<sup>2</sup>C 材料选择及 波长范围的选取还存在很大争议,尚未达成一致。

在本课题组前期研究工作的基础上<sup>[16]</sup>,本文采 用自主研制的双弯曲磁过滤阴极真空电弧(FCVA) 沉积技术,在不同偏压下制备了 ta-C 薄膜,重点研 究了椭偏法用于 sp<sup>2</sup>C 和 sp<sup>3</sup>C 含量的测定,比较了 以玻璃碳<sup>[17]</sup>和石墨分别为纯 sp<sup>2</sup>C 材料代表、拟合 波长分别选取 250~1700 nm 及 380~1700 nm 时 椭偏拟合测量结果的变化,且结合 XPS 和拉曼光谱 的实验测量数据,对 ta-C 薄膜碳键态的椭偏法拟合 结果可靠性进行了验证。

# 2 实验方法

## 2.1 样品制备

采用自主设计、研制的 FCVA 沉积设备,在不 同衬底负偏压下制备了ta-C薄膜。电弧阴极为圆梯 形装的固体石墨靶(纯度99.99%)。衬底分别选择 1 mm 厚的石英玻璃和厚度为(525±5) um 的单面 抛光 p 型(100)单晶硅片。薄膜沉积工艺为:衬底在 放入真空腔体前依次在去离子水、丙酮和无水乙醇 中超声波各清洗 10~15 min, 吹干后置于基架上放 入真空室;待腔体真空度达到 2.67×10<sup>-3</sup> Pa 后,通 入 Ar (0 °C,1 个标准大气压的标准状态下 20 mL/min)在-400 V 偏压下对样品刻蚀 4 min; 随后对衬底分别施加 0、-50、-100、-150 V 的负 偏压进行薄膜沉积,此时 Ar 气流量为 1 mL/min, 工作真空度 4.66×10<sup>-3</sup> Pa, 沉积时间 10 min。在整 个刻蚀、沉积过程中,始终保持弧流 60 A,弯管偏压 20 V,弧源、引出、弯转、输出处的磁过滤电流分别 为6、4、4、4 A。

#### 2.2 厚度及光学常数测试方法

为准确测定薄膜的厚度及光学常数,实验中采 用了分光光度计和椭偏仪联用的方法。首先,采用 分光光度计测量衬底为石英的 ta-C 薄膜的透射率, 再结合椭偏法测量薄膜的厚度及光学常数,以求快 速获得精确解析解,具体方法及步骤在文献[16]中 已有详细论述,此处不再赘述。

利用美国 Perkin Elmer 公司的 Lambda 950 型 紫外/可见/近红外分光光度计,测量垂直入射时 ta-C薄膜样品的透射率,测量波长 250~1700 nm, 扫描步长 1 nm。

椭偏仪采用美国 J. A. Woollam 公司生产的 M-2000DI 可变入射角光谱型椭偏仪(Variable Angle Spectroscopic Ellipsometry),该椭偏仪  $\Psi$  和 $\Delta$  的精度优于 0.015°,测量使用波长范围 250~1700 nm。在椭偏测量过程中,为避免玻璃衬底下表面背反射的非相干光影响,需将石英背面处理成粗糙表面。测量时,光线入射角分别为 55°、60°和 65°,数据分析采用仪器自带的 WVASE32 软件进行。

#### 2.3 化学键结构表征

考虑实验中的 ta-C 薄膜制备为单层结构,椭偏 拟合时采用单层模型,ta-C 薄膜组成近似为  $f_{sp2}$  +  $f_{sp3} + f_{void} = 1;其中,分别以玻璃碳或石墨的光学常$  $数代表纯 sp<sup>2</sup>C — <math>f_{sp2}$ ,金刚石的光学常数代表纯 sp<sup>3</sup>C —  $f_{sp3}$ ,空隙为  $f_{void}$ ;拟合波长范围分别选取 250~1700 nm 及 380~1700 nm;在有新介质近似 (EMA)下,通过采用 Bruggeman 算法,测定 ta-C 薄 膜中化学键 sp<sup>3</sup>/sp<sup>2</sup> 的含量。

对比实验测量时,分别采用日本岛津公司 AXIS UTLTRADLD[Al (mono) K $\alpha$  (160 eV), Ar<sup>+</sup> 刻蚀 5 min]型的多功能X射线光电子能谱仪和JY LabRam HR800型拉曼谱仪,对 ta-C 薄膜微结构进行 XPS 和拉曼光谱测试。其中拉曼测试参数为:激光波 长 532.2 nm,镜头倍数 50×,积分时间 120 s。

# 3 结果与讨论

## 3.1 薄膜厚度随衬底负偏压的变化

薄膜厚度随衬底负偏压的变化如图1所示。在 相同沉积参数及沉积时间下,随着衬底负偏压的增 大,薄膜厚度先减小后增大;衬底偏压在一100 V 时,ta-C薄膜厚度最小为33.9 nm,薄膜沉积速率约 为3.4 nm/min。

#### 3.2 ta-C 薄膜光学常数及带隙随衬底负偏压的变化

图 2 为入射角为 55°时不同衬底偏压下的 ta-C 薄膜的椭偏光谱。通过 WVASE32 软件同时对椭 偏光谱和分光光度计得到的透射率结果进行拟合, 得到不同衬底负偏压下的 ta-C 薄膜光学常数结果, 如图 3 所示。可见,随着衬底负偏压的增大,ta-C 薄 膜的光学常数发生变化,其中折射率 n 随偏压变化 的变化规律不明显,总体维持在2.37~2.72之间;





消光系数 k 随偏压增大而单调增大,且在可见光区 差别显著,这表明增大衬底负偏压,可显著增加 ta-C 薄膜对可见光的吸收。一般而言,sp<sup>3</sup>C 结构对可见 光具有很好的透过性,sp<sup>2</sup>C 则对可见光存在较强吸 收,sp<sup>3</sup>/sp<sup>2</sup> 含量不同,直接导致 ta-C 薄膜的光学带 隙不同,表现为不同波段下薄膜的吸收强弱不同。 由于 ta-C 薄膜的光学带隙主要取决于 sp<sup>2</sup>C 键含 量,增加 sp<sup>2</sup> 键含量,光学带隙下降<sup>[18]</sup>,因此,从带 隙的变化可推断出 sp<sup>2</sup>C 键含量随衬底负偏压的变 化趋势。

基于 ta-C 薄膜是一种弱 p 型的非晶态半导体, 根据 Tauc 公式,非晶半导体的吸收系数  $\alpha$  与光学带 隙  $E_{out}$ 满足

$$\alpha h v = A(hv - E_{opt})^2, \qquad (1)$$

$$(ahv)^{1/2} = A(hv - E_{opt}),$$
 (2)

式中 hv 为光子能量,A 为与材料本身相关的常数。 将 $(ahv)^{1/2}$ 对 hv 作图,对其中直线部分进行线性拟 合,延长至与横坐标相交,即可得到不同衬底负偏压 下 ta-C 薄膜的光学带隙  $E_{out}$ ,如图 4 所示。可见,增



图 2 入射角 55°时不同偏压下的 ta-C 薄膜的椭偏光谱。(a)  $\Psi$ ; (b)  $\Delta$ 

Fig. 2 Ellipsometry spectra of ta-C films with the incident angle of 55° at different bias voltages. (a)  $\Psi$ ; (b)  $\Delta$ 



图 3 不同偏压下的 ta-C 膜的折射率 n 及消光系数 k。(a) n; (b) k

Fig. 3 Refraction index n and extinction coefficient k of ta-C films voltages at different bias. (a) n; (b) k





加衬底负偏压由 0 至一150 V 时,ta-C 薄膜的光学 带隙由 1.42 eV 单调下降至 0.88 eV,这表明薄膜 中的 sp<sup>2</sup>C 键含量随衬底负偏压的增加而增加。

## 3.3 sp<sup>3</sup>/sp<sup>2</sup> 质量分数的椭偏表征

为准确测定 ta-C 薄膜中的 sp<sup>3</sup>C 键及 sp<sup>2</sup>C 键 含量,椭偏模拟过程中,分别选择了以玻璃碳和石墨 为纯 sp<sup>2</sup>C 组成的不同代表进行拟合,同时拟合波长 范围分别选择了 250~1700 nm 和 380~1700 nm, 拟合计算结果如表 1 所示。

由表1可知,在不同拟合参数条件下,椭偏拟合 的均方误差(MSE)均远小于10,在误差允许的范围 之内;sp<sup>3</sup>C含量随着衬底负偏压的增加而单调减 小,这与上述 ta-C 薄膜光学带隙随偏压增加时 sp<sup>2</sup>C 含量增加的结果相一致。例如,若拟合波长为250~ 1700 nm 和选择玻璃碳代表纯 sp<sup>2</sup>C 材料,当偏压由 0 增加至-150 V时,ta-C薄膜中的 sp<sup>3</sup>C由 62.6% 减小至28.6%。对于同一拟合波长,由于石墨和玻 璃碳的光学常数不同,选取玻璃碳为代表 sp<sup>2</sup>C 的光 学常数时, 拟合的 sp<sup>3</sup>/sp<sup>2</sup> 和 sp<sup>3</sup>C 含量均小于选择 石墨为 sp<sup>2</sup>C 代表的结果情况,且特别注意的是,同 一衬底负偏压下,分别在不同 sp<sup>2</sup>C 代表条件下得到 的 sp<sup>3</sup>C 含量之间的差值随衬底负偏压的增加而增 大,如当偏压由0增加至-150V时,sp3C质量分数 的差值由 26%增加至 44.1%。结合椭偏测试结果, 这主要是由于 ta-C 薄膜中的 sp<sup>2</sup>C 含量增加时,使 得薄膜中sp<sup>2</sup>C对代表其光学常数元素的敏感性大

表 1 sp <sup>3</sup> C键	及 sp <sup>2</sup> C 键含量	量的椭偏拟合结果
------------------------	-------------------------	----------

	Substrate bias /V -	Glass carbon for $sn^2C$			Graphite for $sp^2C$		
Wavelength /nm		$sp^3/sp^2$	sp <sup>3</sup> / %	MSE	sp <sup>3</sup> /sp <sup>2</sup>	$\frac{\operatorname{rupinte}\operatorname{101}\operatorname{sp}}{\operatorname{sp}^3/\%}$	MSE
250~1700	0	1.68	62.6	2.37	7.78	88.6	2.37
	-50	1.34	57.3	1.096	6.57	86.8	1.096
	-100	0.71	41.5	1.305	4	80	1.305
	-150	0.4	28.6	1.209	2.66	72.7	1.214
Wavelength /nm	Substrate bias /V -	Glass carbon for sp <sup>2</sup> C			Graphite for sp <sup>2</sup> C		
		$\mathrm{sp}^3/\mathrm{sp}^2$	$sp^{3} / \frac{0}{0}$	MSE	$\mathrm{sp}^3/\mathrm{sp}^2$	$sp^{3} / \frac{0}{0}$	MSE
	0	6.29	86.3	0.4603	15.09	93.8	0.4603
200 1700	-50	4.33	81.2	3.599	10.2	91.1	4.416
380~1700	-100	1.98	66.4	2.113	5.6	84.4	1.991
	-150	1.14	53.3	2	3.16	76	1.948

Table 1 Contents of sp<sup>3</sup>C and sp<sup>2</sup>C in ta-C films by ellipsometry approach

幅增加所致。在同一 sp<sup>2</sup>C 代表和同一衬底负偏压 的拟合条件下,380~1700 nm 拟合波长所获得的 sp<sup>3</sup>C 含量相对较大。

#### 3.4 椭偏结果与拉曼光谱及 XPS 结果对比

为验证椭偏法拟合得到的 sp<sup>3</sup>C 键及 sp<sup>2</sup>C 键含 量的准确性,对不同衬底负偏压下的 ta-C 薄膜进行 了 XPS 及 拉 曼 光 谱 分 析。首 先,利 用 XPS-PEAK41 软件对测量获得的 ta-C 薄膜的 XPS-C1s 谱进行分峰拟合。拟合前采用 Shirley 法扣除本底; 固定 sp<sup>2</sup>C 与 sp<sup>3</sup>C 的峰位差值为 0.8 eV 后<sup>[19]</sup>,进 行高斯拟合。图 5 给出了拟合为 sp<sup>2</sup>C 峰、sp<sup>3</sup>C 峰 和 C-O峰(主要来源于薄膜表面的吸附)的结果, 可以看出三个峰叠加后的谱线与原始图谱非常吻 合,这表明拟合得到的 sp<sup>2</sup>C峰、sp<sup>3</sup>C峰的强弱和位置 与真实实验结果相符。通过计算 sp<sup>2</sup>C 谱峰与 sp<sup>3</sup>C 谱峰积分面积的大小,就可得到 ta-C 薄膜中碳的 sp<sup>3</sup>/sp<sup>2</sup> 比值及假定薄膜碳原子只以 sp<sup>3</sup>、sp<sup>2</sup> 两种 杂化形式存在时的 sp<sup>3</sup>C 相对含量,如表 2 所示。可 见,随着衬底负偏压由 0 增加至-150 V,ta-C 薄膜 中的 sp<sup>3</sup>C 含量由 64.6%单调递减至 31.2%。这与 椭偏法拟合结果趋势相一致。



图 5 不同衬底负偏压下 ta-C 薄膜 XPS-C1s 能谱 Fig. 5 XPS-C1s spectra of ta-C films at different substrate negtive bias voltages

表 2 不同衬底负偏压下 ta-C 薄膜的	り XPS 拟合结果
-----------------------	------------

Table 2	XPS fitting	results of	ta-C	films a	t different	substrate	negtive	bias	voltages
---------	-------------	------------	------	---------	-------------	-----------	---------	------	----------

Substrate bias /V	$\rm sp^2 C$ peak position $/\rm eV$	${\rm sp^3C}$ peak position $/{\rm eV}$	C–O peak position $/eV$	${\rm sp}^3/{\rm sp}^2$	$sp^3/\frac{0}{0}$
0	283.825	284.625	285.115	1.826	64.6
-50	283.890	284.690	285.227	1.327	57.0
-100	284.463	285.263	285.850	0.699	41.1
-150	284.470	285.270	286.079	0.454	31.2

为了进一步深入分析 ta-C 薄膜中的 sp<sup>3</sup>/sp<sup>2</sup> 含量比,实验中又采用拉曼光谱对不同衬底负偏压下的 ta-C 薄膜进行了表征,如图 6 所示。可以看到,在 900~1000 cm<sup>-1</sup>之间,所有薄膜谱线上都存在一个由单晶硅衬底引起的二阶谱峰,在 1200~1700 cm<sup>-1</sup>之间则都呈现出一个典型的非晶碳光谱谱线,即在

1590 cm<sup>-1</sup>附近出现一 sp<sup>2</sup> 杂化键态信息的非对称宽 峰,该峰由链状 π 键伸缩振动引起的 G 峰<sup>[20]</sup>和环状 π 键呼吸振动引起的 D 峰组合而成<sup>[21,22]</sup>。为获得 sp<sup>3</sup>/ sp<sup>2</sup> 的含量变化,利用 fityk 软件对所得的拉曼谱峰进 行位于 1332 cm<sup>-1</sup>处的"D"峰和位于 1558 cm<sup>-1</sup>处的 "G"峰的高斯双峰拟合,得到的  $I_d/I_g$  值和 G 峰位置 结果如图 7 所示。增加衬底负偏压由 0 增加至 -150 V,ta-C 薄膜中的  $I_d/I_g$  值由 0.23 逐渐单调 增大至0.68,G 峰位置则由 1558.5 cm<sup>-1</sup> 向低波数 方向移动至 1553.7 cm<sup>-1</sup>,这表明 ta-C 薄膜中 sp<sup>3</sup>C 的含量随着衬底负偏压的增大而减小,与上述椭偏 拟合和 XPS 实验测试结果相一致。



图 6 不同衬底负偏压下 ta-C 薄膜的拉曼光谱图 Fig. 6 Raman spectra of ta-C films at different substrate negtive bias voltages



图 7 拉曼测试的  $I_d/I_g$  和 G 峰位置 Fig. 7 Intensity ratio  $I_d/I_g$  and G peak position

of Raman test

通过对比椭偏拟合结果与 XPS、拉曼光谱的实 验测试结果(如图 7 和图 8 所示)可以看到,随着衬 底负偏压的增大,在不同的椭偏拟合参数下得到的 sp<sup>3</sup>C 键含量的变化趋势与 XPS 及拉曼实验结果相 同,即 sp<sup>3</sup>C 含量随着偏压的增大而单调减小。此 外,当玻璃碳的光学常数代表纯 sp<sup>2</sup>C 材料及拟合波 长选取 250~1700 nm 时,椭偏法的拟合结果与 XPS 结果达到最佳的吻合,而石墨代表 sp<sup>2</sup>C 材料 光学常数时,由于其微结构存在的各向异性导致实 验结果与椭偏法拟合数据之间出现了较大误差。

4 结 论

采用自主研制的双弯曲 FCVA 技术,在不同衬



图 8 XPS 与椭偏法测得的 ta-C 薄膜中 sp<sup>3</sup> 含量结果对比

Fig. 8 Results comparison of sp<sup>3</sup> content obtained by ellipsometry SE and XPS approaches

底负偏压下制备了 ta-C 薄膜,通过椭偏光谱方法的 拟合分析,研究了衬底负偏压对 ta-C 薄膜厚度、光 学常数的影响,重点研究了不同 ta-C 薄膜中的 sp<sup>3</sup>C 和 sp<sup>2</sup>C 含量,并比较了椭偏法拟合结果与拉曼光 谱、XPS 实验结果的比较。结果表明,在衬底负偏 压为-100 V时,薄膜厚度最小,为 33.9 nm,沉积 速率约为 3.4 nm/min;随着负偏压增大,薄膜的消 光系数增加,光学带隙下降,sp<sup>2</sup>C含量逐渐增加;在 衬底偏压为0时,sp3C含量达到最高,为63%左右。 椭偏拟合结果与 XPS 及拉曼光谱的结果对比表明: 不同椭偏法拟合参数下,sp3C含量的拟合结果具有 与 XPS 及拉曼实验结果相同的变化趋势,且当玻璃 碳作为纯 sp<sup>2</sup>C 材料的光学常数代表, 拟合波长范围 选取 250~1700 nm 或者更大范围波长时, 椭偏方法 具有最佳的拟合准确性和可靠性。这为方便、准确、 快速地测量无定形碳薄膜中的 sp<sup>3</sup>C和 sp<sup>2</sup>C含量提 供了一种全新的测试方法。

#### 参考文献

- 1 J. Brand, R. Gadow, A. Killinger. Application of diamond-like carbon coatings on steel tools in the production of precision glass components [J]. Surf. Coat. Technol., 2004, 180-181: 213~217
- 2 P. R. Goglia, J. Berkowitz, J. Hoehn *et al.*. Diamond-like carbon applications in high density hard disc recording heads [J]. *Diamond Relat. Mater.*, 2001, **10**(2): 271~277
- 3 W. Tillmann, E. Vogli, F. Hoffmann. Wear-resistant and lowfriction diamond-like-carbon (DLC)-layers for industrial tribological application under humid conditions [J]. Surf. Coat. Technol., 2009, 204(6-7): 1040~1045
- 4 Pan Yongqiang, Hang Lingxia, Liang Haifeng *et al.*. Ultrabroad band and hard infrared antireflection coatings on ZnSe for 2 ~ 16 μm [J]. Acta Optica Sinica, 2010, **30**(4): 1201~1204

潘永强, 杭凌侠, 梁海锋等. 硒化锌基底  $2\sim16 \ \mu m$  超宽带硬质 红外增透膜的研制[J]. 光学学报, 2010, **30**(4): 1201~1204

5 Luo Le, Zhang Junfang, Fang Xiaodong et al.. Influence of the laser pulsed energy upon the diamond-like carbon film and its infrared property [J]. Chinese J. Lasers, 2010, 37 (12): 3121~3126

罗 乐,张君芳,方晓东等.激光脉冲能量对类金刚石薄膜及其 红外光学特性的影响[J].中国激光,2010,37(12):3121~3126

- 6 N. Paik. Raman and XPS studies of DLC films prepared by a magnetron sputter-type negative ion source [J]. Surf. Coat. Technol., 2005, 200(7): 2170~2174
- 7 G. Speranza, N. Laidani. Measurement of the relative abundance of sp<sup>2</sup> and sp<sup>3</sup> hybridised atoms in carbon-based materials by XPS: a critical approach. Part [[ [J]. *Diamond Relat. Mater.*, 2004, **13**(3): 451~458
- 8 D. Galvan, Y. T. Pei, J. Th. M. De Hosson *et al.*. Determination of the sp<sup>3</sup>C content of a-C films through EELS analysis in the TEM [J]. Surf. Coat. Technol., 2005, 200(1-4): 739~743
- 9 A. Dorner-Reisel, L. Kübler, G. Irmer *et al.*. Characterisation of nitrogen modified diamond-like carbon films deposited by radiofrequency plasma enhanced chemical vapour deposition [J]. *Diamond Relat. Mater.*, 2005, **14**(3-7): 1073~1077
- 10 Zhou Yi, Wang Aiying. Determination of optical constant and thickness of diamond-like carbon films by a multiple sample method [J]. Acta Optica Sinica, 2010, 30(8): 2468~2472
  周 毅,汪爱英.多样品法确定类金刚石薄膜的光学常数与厚度 [J]. 光学学报, 2010, 30(8): 2468~2472
- 11 Yang Kun, Wang Xiangzhao, Bu Yang. Research progress of ellipsometer [J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2007, 44(3): 43~49

杨 坤,王向朝,步 扬. 椭偏仪的研究进展[J]. 激光与光电子 学进展, 2007, **44**(3): 43~49

- 12 W. S. Guo, S. P. Wong, Y. H. Yu. Spectroscopic ellipsometry characterization of diamond-like carbon films formed by filtered arc deposition [J]. Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res. B, 2000, 169(1-4): 54~58
- 13 J. Lee, R. W. Collins, V. S. Veerasamy et al. . Analysis of the

ellipsometric spectra of amorphous carbon thin films for evaluation of the sp<sup>3</sup>-bonded carbon content [J]. *Diamond Relat*. *Mater.*, 1998, **7**(7): 999 $\sim$ 1009

- 14 S. S. Mahajan, H. C. Barshilia, B. R. Mehta *et al.*. On the determination of the sp<sup>3</sup> to sp<sup>2</sup> ratio in diamond-like carbon thin films [J]. *Thin Solid Films*, 1997, **302**(1-2): 250~255
- 15 Mo Dang, Li Fang, Chen Dihu *et al.*. Spectroscopic ellipsometry study of the chemical bonds of carbon films [J]. *J. Functional Materials*, 2003, **34**(5): 582~584
  莫 党,李 芳,陈第虎等. 功能碳薄膜化学键成分的椭偏光谱 研究[J]. 功能材料, 2003, **34**(5): 582~584
  16 Zhen Yi, We Gregory Dei Wei *et al.* Accent determination
- 16 Zhou Yi, Wu Guosong, Dai Wei *et al.*. Accurate determination of optical constants and thickness of absorbing thin films by a combined ellipsometry and spectrophotometry approach [J]. *Acta Physica Sinica*, 2010, **59**(4): 2356~2363
  周 毅, 吴国松,代 伟等. 椭偏与光度法联用精确测定吸收薄膜的光学常数与厚度[J]. 物理学报, 2010, **59**(4): 2356~2363
- 17 E. T. Arakawa, M. W. Williams, T. Inagaki. Optical properties of arc-evaporated carbon films between 0. 6 and 3. 8 eV [J]. J. Appl. Phys., 1977, 48(7): 3176~3177
- 18 J. Robertson. Electronic and atomic structure of diamond-like carbon [J]. Semicond. Sci. Technol., 2003, 18(3): S12~S19
- 19 J. Díaz, G. Paolicelli, S. Ferrer *et al.*. Separation of the sp<sup>3</sup> and sp<sup>2</sup> components in the C1s photoemission spectra of amorphous carbon films [J]. *Phys. Rev. B*, 1996, **54**(11): 8064~8069
- 20 Zhu Jiaqi, Han Jiecai, Gao Wei *et al.*. Raman characteristics and intrinsic stress of tetrahedral amorphous carbon films with different film thickness [J]. New Carbon Materials, 2006, 21(1): 59~63

朱嘉琦,韩杰才,高 巍等.不同厚度四面体非晶碳薄膜的拉曼 表征和内应力[J].新型碳材料,2006,**21**(1):59~63

- 21 M. A. Tamor, W. C. Vassell. Raman "fingerprinting" of amorphous carbon films [J]. J. Appl. Phys., 1994, 76(6): 3823~3830
- 22 J. Schwan, S. Ulrich, V. Batori *et al.*. Raman spectroscopy on amorphous carbon films [J]. J. Appl. Phys., 1996, 80(1): 440~447

栏目编辑:韩 峰